### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-340846

(43)Date of publication of application: 22.12.1998

(51)lnt.CI.

HO1L 21/027

G03F 7/20

(21)Application number: 09-151985

(71)Applicant:

**NIKON CORP** 

(22)Date of filing:

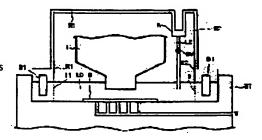
10.06.1997

(72)Inventor:

**KUDO TAKETO** 

## (54) ALIGNER, ITS MANUFACTURE, EXPOSING METHOD AND DEVICE MANUFACTURING METHOD (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable continuous correction of imaging performance without vibration, by installing a refractive index adjusting means for adjusting the refractive index of liquid. SOLUTION: A refractive index adjusting means consists of the following; electrodes D1, ion exchange films 11, 12, bulkheads K1, K2, exhaust pipes H1, H2, a mixer K, an electromagnetic valve DV, an introducing pipe LD, a power source supply part and a second control part. The second control part sends a command to the power source supply part, and applies 8 specified voltage for a specified period across the two electrodes D1. From one electrode turning to an anode, oxygen gas is generated. From the other electrode turning to a cathode, mixed gas of hydrogen and chlorine is generated. Since the concentration of hydrogen chloride in liquid LQ is decreased, the refractive index of the liquid LQ is decreased. The second control part sends a command to the electromagnetic valve DV, in order to open the valve DV and add high concentration admixture aqueous solution to the liquid LQ. Thereby the refractive index of the liquid LQ is increased.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (J P)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公司書号

特開平10-340846

(43)公開日 平成10年(1998)12月22日

(51) Int.CL*	SPEC 9	Ρi	
HOIL 21/027		H01L 21/80 515D	
G03F 7/20	521	G03F 7/20 521	
		HO1L 21/30 516A	

#### 自査副派 未翻派 副求項の数11 OL (全 9 頁)

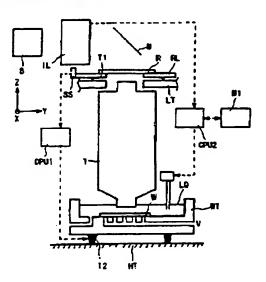
(21)出版書号	<b>韩顧平9-151985</b>	(71)出版人	000004112 株式会社ニコン	
(22)出職日	平成9年(1997)6月10日		文京都千代田区丸の内 3丁目2番3号	
<u></u>	, ,	(72)安司者	工事成人	
			東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 式会社ニコン内	k
		:		
		ł		

#### (54) [兒明の名称] 総光站因及びその製造方法並びに観光方法及びデバイス製造方法

#### (57)【長約】

【課題】、連続的な結像性能の補正を振動を伴うことなく可能とすること、或いは投影光学系の関口数の増大及び結体性能の補正を両立すること

【解決手段】レチクルR上に設けられたパターンを照明する照明光学系ILと、このパターンの像を感光性基板上に形成する投影光学系Tとを有し、投影光学系と感光性基板との間の光路中の少なくとも一部分に位置する液体しQを介して露光を行う露光装置であって、液体の足術率を調整するための屋所率調整手段を有する。



#### 【特許請求の範囲】

【鮭水項 1 】レチクル上に設けられたパターンを照明す る照明光学系と、鉄パターンの依を感光性基板上に形成 する投影光学系とを有し、前記投影光学系と前記感光性 基板との間の光路中の少なくとも一部分に位置する液体 を介して露光を行う露光装置において、

前記液体の屈折率を調整するための屈折率調整手段を再 することを特徴とする異光統員。

【註水項2】前記屈折率調整手段は、前記投影光学系の 結集性能を補正するように前記液体の屈折率を調整する 10 前記レチクル及び前記解明条件のうち少なくとも一方が ことを特徴とする請求項」記載の露光禁風。

【請求項3】所記投影光学系の結像性能を測定する結像 性能測定手段をさらに備え、

前記屈折率調整手段は、前記結係性能を補正するように 前記液体の屈折率を調整することを特徴とする請求項2 記載の袁光裝置。

【論求項4】前記投影光学系の結像性能の変動の要因の 状態を検知する変動要因終知手段をさらに備え、

前記屈折率調整手段は、前記要因の状態に応じて、前記 ことを特徴とする請求項』記載の幕光鉄蔵。

【論求項5】前記照明光学系は、前記レチクルに対する 照明条件を変更可能に構成され、

前記変動要因終知手段は、前記照明条件の状態を終知

前記屈折字調整手段は、前記照明条件の変更に応じて、 前記結像性能を補正するように前記液体の屈折率を調整 することを特徴とする請求項4記載の露光装置。

【論求項6】前記変動要因検知手段は、前記レチクルの **投頭を料別するものであり、** 

前記屈折率調整手段は、前記レチクルの種類に応じて、 前記結係性能を補正するように前記液体の屈折率を調整 することを特徴とする請求項4記載の露光装置。

【論求項7】前記感光性菩抜を保持する感光性菩抜ホル ダーをさらに備え、

該感光性基板ホルダーは、前記投影光学系と前記感光性 益板との間の光路を前記液体で満たすための側壁と、前 記波体を前記感光性基板ホルダーへ供給すると共に前記 風光性基板ホルダーから回収するための供給・回収ユニ か一項記載の露光装置。

【論求項8】前記屈折率調整手段は、前記液体に屈折率 を調整するための添加剤を供給する添加剤供給ユニット と、前記液体から前記添加剤を回収するための添加剤回 収ユニットとを有することを特徴とする請求項1乃至7 の何れか一項記載の電光装置。

【論求項9】所定の照明条件のもとでレチクルを照明す る工程と、前記レチクル上に設けられたパターンを投影 光学系を用いて感光性基板に転写する工程とを含み、前 記投影光学系からの光を所定の液体を介して前記感光性 50 像性能摘正部材を交換可能に設ける技術が知られてい

益板へ導く露光方法において、

前記投影光学系の結体性能を描正するために、前記液体 の屈折率を調整する工程を含むことを特徴とする概光方 趃

【請求項】0】所定の照明条件のもとでレチクルを照明 する工程と、前記レチクル上に設けられたデバイスパタ ーンを投影光学系を用いて感光性基板に転写する工程と を含み、前記投影光学系からの光を所定の液体を介して 剪記感光性益仮へ導くデバイス製造方法において、

変更されたときに、前記液体の屈折率を変更することを 特徴とするデバイス製造方法。

【論求項11】レチクル上に設けられたパターンを照明 する照明光学系と、該パターンの像を思光性基板上に影 成する役別光学系とを有し、前記投影光学系と前記感光 性芸板との間の光路中の少なくとも一部分に位置する液 体を介して露光を行う露光装置の製造方法において、

前記投影光学系の結像性能を割定する工程と、

裁測定された結集性能に基づいて、顧記液体の症折率の 結体性能を補正するように前記液体の屈折率を調整する 20 初期値を定める工程とを含むことを特徴とする離光接臘 の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レチクル上に設け られたデバイスパターンのを感光性芸術上に投影する投 影光学系を備えた露光装置及び数露光装置を用いた露光 方注並びにデバイス製造方法に関する。さらに詳しく は、本発明は投影光学系と感光性基板との間の光路に被 体を充填した波漫型電光鉄管に関する。本発明は、半導 30 体素子、撮像素子(CCD等)、液晶表示素子、または 海膜延気ヘッド等を製造する際に好道なものである。

[0002]

【従未の技術】光学系の最終面と像面との間の空間を、 ワーキングディスタンスと言うが、従来の露光装置の役 乳光学系ではワーキングディスタンスは空気で満たされ ていた。ところで、ICやLSIを製造する過程に於い てシリコンウエハに露光するパターンは、その微細化が 常に望まれていて、そのためには電光に用いる光の波長 を短くするか、あるいは体側の関口数を大きくする必要 ットとを値えることを特徴とする請求項1万至6の何れ 40 がある。光の波長が短くなるにつれ 満足できる結像性 能を得つつ露光に満足な光量を確保できるだけの透過率 を持つガラス対料は少なくなってくる。

> 【0003】そこで依面までの最終媒質を、空気より歴 折率の大きい。液体にすることで依側の間口数を大きく することが提案されていて、そのように液体を用いた投 彩光学系を持つ露光装置は、液視型露光装置と呼ばれて いる。さて、森光芸屋においては、投影光学系の結像性 能を補正するために、投影光学系の最も物体側の光路政 いは最も依例の光路中に、結像性能を調整するための結

> > 11-Mar-03 15:3-

(3)

გ. [0004]

【契明が解決しようとする課題】しかしながら、液視型 露光鉄屋では、投影光学系と思光性苔板との間の光路 (ワーキングディスタンス)に液体を満たす構成である ため、結像性能を補正するための部封を配置することが 困難である。また、このような結像性能補正部封は、有 限の散、現実的な装置の構成を考えると数個程度しか準 値することができないため、離散的にしか結像性能を補 正できない問題点がある。

3

【10005】また、投影光学系の結像性能は所定の許容 範囲に収める必要があるが、上述のように結像性能の構 正が複数的にしかできなければ、この所定の許容範囲内 に収めることが困難となる。特に、異光パターンの機構 化や異光面積の増大が求められると、この結像性能の許 容範囲が狭くなり、また、レチクルと感光性基板とを走 査させつつ露光を行う走査露光方法を行う場合にも結像 性能特性の変動幅の許容範囲が狭くなっており、複数的 な幅正では対応しきれない。

【1006】また、上述のような結像性能補正部材の交 20 接時において、投影光学系目体の振動が発生するため、 結像性能へ悪影響が生じる恐れもある。そこで、本発明 は、連続的な結像性能の補正を振動を伴うことなく可能 とすることを第1の目的とする。また、本発明は、投影 光学系の閉口数の増大と結像性能を補正することとの両 立を第2の目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上述の第1の目的を達成するために、本発明による露光装置は、レチクル上に設けられたパターンを照明する照明光学系と、このパター 30ンの像を感光性芸板上に形成する投影光学系とを有し、投影光学系と感光性芸板との間の光路中の少なくとも一部分に位置する液体を介して露光を行う露光装置であって、液体の屈折率を調整するための屈折率調整手段を有するものである。

【0008】とこで、上記請求項2に掲げた好ましい無 様によれば、屈折率調整手段は、前記投影光学系の結像 性能を補正するように液体の屈折率を調整するものであ る。この構成に基づいて、請求項3に掲げた好ましい無 様によれば、投影光学系の結像性能を測定する結像性能 40 測定手段をさらに備えるものであり、屈折率調整手段 \*

 $\left(\frac{n^2-1}{n^2+2}\right) = \sum_{i=1,2,\dots} m_{(i)} \times \left(\frac{n_{(i)}^2-1}{n_{(i)}^2+2}\right) \times \frac{\rho}{\rho_{(i)}}$ 

50

[0014] となる。但し、

[0015]

【数2】

\*は、前記結像性能を補正するように液体の屈折率を調整 するものである。

[0009]また、結束項4に掲げた好ましい態態によれば、投影光学系の結像性能の変動の要因の状態を検知する変動要因終知手段をさらに備えるものであり、展析定調整手段は、要因の状態に応じて、結像性能を幅正するように液体の屈折率を調整するものである。この構成に基づいて、請求項5に掲げた好ましい熟様によれば、照明光学系は、顧起レチクルに対する顧明条件を変更可能に構成され、変動要因終知手段は、顧明条件の状態を検知し、屈折率調整手段は、顧明条件の変更に応じて、結像性能を補正するように液体の屈折率を調整するものである。

【0010】そして、請求項6に掲げた好ましい整様によれば、変動要因検知手段は、レチクルの接類を判別するものであり。屈折率調整手段は、レチクルの接頭に応じて、結像性能を補正するように液体の屈折率を調整するものである。また、上述の第2の目的を達成するためには、投影光学系と感光性蓄板との間の光路の全てを液体で満たすことが好ましい。このとき、本発明による露光袋間は、投影光学系と感光性蓄板との間の光路を開記液体で満たすための側壁と、液体を前記感光性苔板ホルダーへ供給すると共に前記感光性苔板ホルダーから回収するための供給・回収ユニットとを備え、感光性苔板を保持する感光性苔板ホルダーをさらに有することが好ました。

[00]]]また、風折率調整手段は、液体に屈折率を調整するための能加剤を供給する添加剤供給ユニットと、液体から前記添加剤を回収するための添加剤回収ユニットとを有することが好ましい。

[0012]

【発明の実施の形態】上述の構成のごとき本発明においては、投影光学系と感光性基板との間の光路中に位置する液体の屈折率を調整することができるため、この磨折率の変化により投影光学系の結像性能を補正することができる。ここで、屈折率調整の手法としては、液体が多物質の混合液体であるとすると、この混合液体の屈折率れば、ローレンツ・ローレンス(Lorentz-Lorenz)の式に従い、

[0013]

【数1】

n<sub>(1)</sub>: i番目の物質の配折率、 m<sub>(1)</sub>: i番目の物質の重量分率、 ρ<sub>(1)</sub>: i番目の物質の重量分率、

【0016】である。例えば液体を水溶液とすると、こ の水溶液の屈折率が水溶液自体の濃度に応じて変化する ため、水溶液へ添加する物質の濃度を増減させれば良 い。これにより、投影光学系の結像性能を捕倒できる歴 折率の値となるように、液体の屈折率を変化させれば、 投影光学系の結体性能は良好なものとなる。

【0017】ここで、屈折率の調整は、例えば投影光学 **系の収差などの結像性能を測定し、その結果に応じて思** 折率を調整しても良く、投影光学系の結像性能の変動に 屈折率を調整しても良い。前者の投影光学系の結像性能 を創定する手法においては、電光装置の製造時に投影光 学系の収差などを測定し、この収差を補償する屈折率の 値を液体の屈折率の初期値に設定しても良い。このよう に製造時の調整の一部として屈折率を調整すれば、製造 - 調整が容易となる利点がある。また、露光装置自体に 収差測定機構などを設けておき、この収差測定機構によ る収差測定結果に応じて、液体の屈折率を変更しても良

[0018]一方、後者の結係性能の変動に対応する要 20 因の変動としては、レチクルの種類、照明条件の状態、 投影光学系を通過する露光エネルギー量などが挙げられ る。ここで、レチクルを照明する際の照明条件(σ値、 変形照明が否かなど)は、レチクル上に設けられるパタ ーンの授類によって最適なものが決まり、この照明条件 が変わると、投影光学系の収差を初めとする結像性能が 変化する。そこで、例えばレチクルの種類、照明条件な どの要因ごとに、この要因の変動に伴って変化する結像 性能を補償するための屈折率の値を予めメモリーなどに 記憶させておき、この要因の変動を終知し、記憶された 30 関係に基づいて液体の屈折率を調整すれば良い。また、 投影光学系を通過する露光エネルギー量の大小により投 影光学系の結像性能が変化する、いわゆる照射変動があ るが、この場合においても、電光エネルギー量と、この 益光エネルギー量の大小によって変化する結像性能を補 償するための屈折率の値を予めメモリーなどに記憶させ ておき、この要因の変動を検知し、記憶された関係に基 づいて液体の屈折率を調整すれば良い。なお、この手法 において、メモリーに記憶させる代わりに、所定の計算 式で算出しても良い。

【0019】このように、液体の屈折率を調整すること で、投影光学系の結像性能のうち、特に球面収差、像面 湾曲の補正に効果的である。以下、図面を参照して、本 発明にかかる実施の影像について説明する。

[第1の実施の形態]図1は、本発明にかかる第1の実 施の形態による露光装置を観略的に示す図である。尚、 図lでは、XYZ速模系を採用している。

【0020】図1において、光源Sは、例えば成長24 8mmの藁光光を供給し、この光線Sからの藁光光は、 照明光学系丨L及び反射鏡Mを介してレチクルRをほぼ、50 ウエハf Vはウエハテーブルf Wf Tに吸着されている。そし

均一な態度分布のもとで無明する。ここで、本例では光 額Sとして、KェFエキシマレーザ光滑を用いている が、その代わりに、193nmの電光光を供給するAr Fエキシマレーザ光源やg棟、 j 根等を供給する高圧水 銀ランプ等を用いても良い。また、図1では不図示では あるが照明光学系!しは、面光源を形成するためのオブ ティカルインテグレータと、この面光器からの光を集光 して被照射面を重量的に均一照明するためのコンデンサ 光学系と、オプティカルインテグレータにより形成され 対応している要因の変動を検知して、その結果に応じて 10 る面光線の位置に配置されて面光線の形状を可変にする ための可変関口絞りとを有するものである。ここで、面 光景の形状としては、光軸から偏心した複数の面光線を 持つもの、輪帯形状のもの、円形状であってその大きさ がことなるものなどがある。このような照明光学系丨し としては、例えば米国特許第5。329。(194号公報 や米国特許第5、576、801号公報に関示されてい るものを用いることができる。

【0021】そして、レチクルRを通過・回折した業光 光は、投影光学系Tを経てウェハW上に達し、ウエハ上 には、レチクルRの像が形成される。ここで、レチクル Rは、レチクルローダーR Lによって保持され、レチク ルローダーR Lは任意の時にローダーテーブルし丁上を 駆動装置T1により、X軸及びY軸上で任意の速度で移 動できるように構成されている。ここで、レチクルロー ダーR Lのローダーテーブルして上での移動速度は、遠 度センサーSSで検知され、この速度センサーSSから の出力は、第1制御部CPU1へ伝達される。

[0022]また、ウエハ♥は、ウエハテーブル♥Tに より保持されている。このウエハテーブルWTには、液 体し口を溜めるための側壁が設けられている。本例で は、この倒壁により、ウエハWから投影光学系Tまでの 光路の全てが液体し口で満たされる様成となっている。 このウェハテープルWTは、駆動装置T2によりホルダ ーテーブルHT上でX軸方向及びY軸方向に任意の速度 で移動できるように構成されている。

[0023] ここで、上記の第1制部部CPU1は、レ チクルローダーRLのローダーテーブルLT上での移動 速度と、投影光学系Tの露光倍率8とからウェハテーブ ルツ丁のホルダーテーブル上での移動速度を算出し、駆 40 助装置T2へ伝達する。駆動装置は、第1制御部CPU 1から伝達された移動速度に基づいて、 ウェハテーブル VTを移動させる。

[()()24]図2は、このウエハテーブルWTの構成を 詳細に表した図である。この図2 において、投影光学系 Tの最もウェハW側の光字部材と、投影光学系Tの金枠 との間は、液体し口が浸透してこないように密着してい るか、 パッキングされている。 また、 ウェハテーブル♥ Tの底部には、複数の間口が設けられており、これらの 関口に接続されている配管Vから減圧することにより、

(3)

て、ウェハテーブルWTには、電径D1、D2が設けら れており、これらの気径D1、D2のそれぞれの周囲に は、イオン交換膜 11、 12が設けられている。 これら のイオン交換購【1.12により、電極D1,D2の周 囲と、霧光光が液体し口を適過する領域とが区切られ る。とこで、電極D1の周囲の雰囲気はイオン交換膜1 1と隔壁K1とにより密閉空間となっており、この密閉 空間には併気管H1が接続されている。また、電極D2 の周囲の雰囲気はイオン交換膜12と隔壁K2とにより 接続されている。これらの排気管H1、H2は、ともに 混合器Kに接続されている。この混合器Kには、電磁弁 DVを備えた導入電しDの一端が接続されており、この 導入管LDの他端は、ウエハテーブルWTの近傍に位置 している。

【0025】電極D1、D2への印可電圧は図示なき電 額供給部から供給され、電源供給部が供給する印可電圧 は、第2制御部CPU2により制御される。また、電池 弁DVの開閉に関してもは、第2制御部CPU2が制御 する。 本例では、これらの電径D1、D2、イオン交換 20 膜 1 1, 1 2. 隔壁 K 1、K 2、排気管 H 1, H 2、混 台路K、電磁弁DV、導入管LD、図示なき電源供給 部 第2制御部CPU2が屈折率調整手段を構成してい

【10026】以下、屈折率調整手段の動作について説明 する。以下の説明において、液体LQは、純水に添加剤 として塩化水素を加えたものであるとしている。まず、 液体しQの屈折率を下げる場合、第2割御部CPU2 は、電源供給部へ指令を送り、電極D1及び電極D2の 間に所定の君圧を所定の時間だけ加印する。このとき、 陽極となる電極からは酸素気体が発生し、陰極となる電 怪からは水素と塩素との混合気体が発生する。このと き、液体LQにおける塩化水素濃度が下がるため、上記 (1)式からもわかるように、液体しQの屈折率が低下 する。ここで、各々の電極D1、D2の近傍で発生した 気体は、イオン交換膜11、12を通過しないため、排 気管H1,H2を介して回収することが可能である。 こ の回収された気体は、混合器Kへ送られる。混合器Kで は、回収された気体(酸素気体、水素気体、塩化水素気 度の添加物水溶液が生成される。

【()()27】また、液体しQの屈折率を上げる場合、第 2制砂部CPU2は、電磁弁DVを開いて高減度の添加 物水溶液を液体LQへ加えるように、電絶弁DVへ指令 を送る。これにより、液体しQの屈折率が上昇する。こ の構成により、液体し口の屈折率を可変にできる。さ て、第2制御部CPU2に接続されているメモリーM1 には、植っの原明条件ごとに対応して屈折率の値がテー ブルの形で記憶されている。ここで、屈折率の値は、あ る照明条件下において投影光学系Tで生じる収差を補正 50 から液体LQを所定の量だけ排出する。この排出する液

するために必要な液体しQの屈折率の値である。また、 このメモリーM1には、ある時点における液体しQ中の 添加物油皮の値が、常に更新される形で保管されてい ŏ.

【0028】また、上記の照明光学系】しは、この照明 光学系 | しが形成する面光像の形状に関する情報を第2 制砂部CPU2へ伝達するために、第2制御部CPU2 と接続されている。ここで、照明条件 - 本例では面光源 の形状-が変化すると、この情報は第2制御部CPU2 密閉空間となっており、この密閉空間には排気管H2が 10 へ伝達される。このとき、第2制御部CPU2は、伝達 された照明条件に対応する屈折率の値をメモリーMIか ち検索し、その屈折率を実現するための添加物の温度を 上記())式から計算する。次に第2割御部CPU2 は、メモリーMIに保管されている現在の添加物温度 と、計算された添加物法度とに従って、現在の添加物法 度を計算された低加物濃度とするように、電径D1, D 2あるいは電磁弁DVを制御する。

> [0029] これにより、液体しQの屈折率の値は、液 体しQを含めたときの投影光学系Tの収差が補正される ものとなる。

[第2の実施の形態] 第2の実施の形態は、第1の実施 の形態における添加物をエチルアルコールとした点が大 さく異なる。このエチルアルコールは、感光性苔抜とし てのレジストが途布されたウェハ型のレジスト層を溶解 せず、投影光学系下における最もウエハ型側の光学部材 (液体し口と接する光学部材) 及びこの光学部材に難さ れた光学コートへの影響が少ない利点がある。

【0030】また、第2の実施の形態においては、屈折 **空閲整手段の構成が第1の実施の形態のものとは異な** 30 る。以下、図3を参照して屈折率調整手段の構成につき 説明する。なお、図3において、図2に示したものと同 じ機能を有する部材には、同じ符号を付してある。第2 の実施の形態によるウェハテーブル型丁を示す図3にお いて、第1の実施の形態のものとは異なる点は、添加物 を液体し口へ供給するための添加物供給質しSと、純水 を液体し口へ供給するための純水供給管型Sと、液体し QがウェハテーブルWTから溢れないように液体しQを 排出する排出管しとを有する点である。

【DD31】ここで、添加物供給管US、純水供給管V 体)が混ぜ合わせられ、これより、液体LQよりも高濃 40 S及び排出管Lには、添加物及び純水の供給量を調整す るための電磁弁DVLS、DVWS及び液体LQの排出 量を調整するための電磁弁 DV しがそれぞれ設けられて おり、これらの電磁弁DVLS、DVWS、DVLの関 閉は、第2制御部CPU2により制御されている。第2 の実施の形態における屈折率調整時の動作について説明

> 【OD32】まず、液体しQの屈折率を上げる場合、第 2制御部CPU2は電磁弁DVLSを制御して、所定の 量だけ添加物を液体し口へ加える。このとき、排出電し

体しQの量は、加えられた低加物の量と同じであること が好ましい。これにより、液体LO中の添加物温度が高 まり、その屈折率が上昇する。

【0033】また、液体しQの屈折率を下げる場合、第 2割砂部CPU2は電磁弁DVWSを制御して、所定の 量だけ純水を液体LQへ加える。このとき、排出管Lか ら液体LQを所定の量だけ排出する。この排出する液体 LQの量は、加えられた純木の量と同じであることが好 ましい。これにより、液体しQ中の添加物濃度が低くな り、その屈折率が低下する。

【0034】ここで、加えられる添加物及び純水の量、 排出する液体しQの量は、第2制御部CPU2により制 御される。なお、メモリーM 1 内に照明条件の種類に対 応して屈折率の値が記憶される点、ある時点における液 体し〇の添加物温度の値が保管される点は、上述の第1 の実施の形態と同様であり、これらの情報に基づいて、 投影光学系下の収差を補正できる屈折率を実現するため の添加物議度を計算する点も第1の実施の形態と同様で

【0035】とのようにして、第2の実施の形態におけ 20 る第2刺御部CPU2は、メモリーM)に保管されてい る現在の添加物温度と、計算された添加物温度とに従っ て、現在の添加物議度を計算された添加物議度とするよ うに、電磁弁DVLS、DVWS、DVLの開閉を制御 する。これにより、液体しQの屈折率の値は、液体しQ を含めたときの投影光学系丁の収差が補正されるものと なる.

[第3の実施の形態] 次に、図4を参照して第3の実施 の形態について説明する。第3の実施の形態による電光 第2の実施の形態とは異なる。なお、図4において、上 述の図1~図3の例と同じ機能を有する部材には同じ存 号を付してあり、図】と同様のXYZ座標系を採用して

【0036】図4において、光線Sは、波長248nm の露光光を供給し、この光源Sからの電光光は、ビーム 整形光学系11により所定形状の断面に整えられた後、 第1フライアイレンズ12に入射する。第1フライアイ レンズ12の射出側には、複数の光療像からなる2次光 源が形成される。この2次光源からの露光光は、リレー 40 レンズ系13F、13Rを経て第2フライアイレンズ1 5へ入射する。このリレーレンズ系は前斜13F及び後 群13尺から構成され、これらの前群13下及び役群1 3 Rの間には、被解射面上でのスペックルを防止するた めの原動ミラー!4が配置されている。

【0037】さて、第2フライアイレンズ】5の射出面 側には、第1フライアイレンズによる2次光源の像が彼 数形成され、これが3次光源となる。この3次光源が形 成される位置には、所定の形状あるいは所定の大きさを 持つ複数の関口絞りを設定できる可変開口絞り 1 6が配 - 50 - 8 | を有する投影光学系丁が設けられており、この投影

置されている。この可変閉口絞り16は、例えば図5に 示すように、石英などで常成された透明基板上にパター ニングされた6つの韓口絞り168~16eをターレっ ト状に設けたものである。ここで、円形間□を持つ2つ の関ロ絞り16a、16bは、σ値(投影光学系の関ロ 数に対する照明光学系の開口数)を変更するための絞り であり、輸帯形状を持つ2つの間口絞り16c. 16d は、互いに輪帯比の異なる絞りである。そして、幾りの 2つの間口紋り16e, 16fは、4つの偏心した間口 10 を有する絞りである。この可変関口絞り16は、可変関 □岐り駆動ユニット17により、複数の閘□紋り16 a ~161のうち何れか一つが光路内に位置するように駆 動きれる。

10

[0038] 図4に戻って、可変関目絞り16からの器 光光は、コンデンサレンズ系18により集光されてレチ クルプラインド19上を重畳的に照明する。 レチクルブ ラインド19は、リレー光学系20F、20Rに関して レチクルRのパターン形成面と共役に配置されており、 レチクルプラインド19の第口形状によりレチクルR上 での照明領域の形状が決定される。レチクルプラインド 19からの電光光は、リレー光学系の函数20F. 反射 鏡M及びリレー光学系の後髀20Rを介してレチクルR 上の所定の位置に実質的に均一な照度分布の照明領域を 形成する。

【()()39】なお、前述の第1及び第2の実施の形態に おける照明光学系「Lは、この実施の形態に示したビー ム監形光学系11~リレー光学系20F, 20Rを適用 することもできる。 さて、 レチクルRは、 レチクルロー ダーRL上に数置されており、このレチクルローダーR 装置は、収差測定装置を備えている点で上述の第1及び 30 Lは、ホルダーテーブルし丁上で図中XY方向及び2輪 を中心とした回転方向(8方向)に移動可能となってい る。このレチクルローダーR上には、移動鏡RIMが設 けられており、レチクル干渉計R1は、レチクルローダ -R LのXY方向及びheta方向の位置を終出する。また、 レチクルローダーRLは、レチクルローダー駆助ユニッ FRLDによりXY方向及U heta方向へ駆動される。ここ で、レチクル干渉計RIからの出力は、第1制御部CP Ulへ伝達され、第1制御部CPUlは、レチクルロー ダー駆動ユニットRLDを制御する構成となっている。 【1)()4()】また、図示なきレチクルストッカーからの 批送路の途中には、レチクルRに設けられたパーコード を読みとるためのパーコードリーダーBRが設けられて いる。このパーコードリーダーBRが読みとったレチク ルRの経類に関する情報は、第2制御部CPU2へ伝達 される。ここで、第2制御部CPU2に接続されている メモリーMIには、レチクルRの種類ごとに最適な照明 条件に関する情報と、レチクルRの種類ごとに最適な液 体しQの屈折率の値とが記憶されている。

【() () 4 1 】 レチクルRの下側には、所定の縮小倍率 l

٠:

·(7)

40

光学系Tの最もウェハ面側の光学部村とウェハ型との間 には、液体し口が介在している。投影光学系下は、この 液体LQを介してウェハ面上にレチクルRの粒小像を影 成する。ウエハWは、ウエハテーブルWTに吸着固定さ れており、このウエハテーブルWTは、ウエハテーブル W丁自体の2軸方向への移動やティルト(2軸に対する 傾き)を行わせるための乙アクチュエータ乙D1、2D 2、 ZD3を介して、定盤に対してXY方向に移動可能 なウエハステージWTSに取り付けられている。このウ エハステージWTSは、ウエハステージ駆動ユニットV 10 Dにより駆動される。また、ウエハテーブルの側壁は鏡 面加工が飽されており、この部分がウエハ干渉計▼Ⅰの 移動鏡となっている。ここで、ウエハステージ駆動ユニ ットWDの駆動は上述の第1制御部CPU1で制御さ れ、ウェハ干渉計VIからの出力は第1制御部CPU1 へ伝達される構成となっている。

【1) () 4 2 】また、投影光学系Tには、投影光学系Tと ウエハWとの間の2方向の距離を測定するためのフォー カスセンサAFが設けられている。 このフォーカスセン サAFは、投影光学系TにおけるウエハW側に近い光学 20 素子を介してウエハ面上に光を照射し、かつウエハで反 射された光を上記光学素子を介して受光し、その受光位 屋により投影光学系TとウエハWとの間の2方向の距離 を測定するものである。このようなフォーカスセンサA Fの常成は、例えば特関平6-66543号公報に開示されて いる。

【0043】さて、第3の実施の形態においても、添加 物保管部LS丁に貯蔵される高減度の添加物水溶液を液 体しQへ供給するための添加物供給をしSと、純水保管 純水供給管VSとを備えており、添加物供給管しS及び 純水供給管WSには、添加物水溶液及び純水の供給量を 調整するための電磁弁DVLS、DVWSが設けられて いる。また、ウエハテーブル製工には、液体しQがウェ ハテーブルから溢れないように液体しQを排出するため の排出管しが設けられており、この排出管しには、液体 LQの排出量を調整するための電磁弁が設けられてい る。これらの電码弁DVLS、DVWS、DVLの開閉 は、上述の第2の実施の形態と同様に、第2制御部CP U2により刺引されている。

【OO44】また、ウエハテーブルWT上には、投影光 学系の収差を測定するための収差測定部ASと、液体し Qの添加物濃度を検出するための添加物濃度検出部DS とが設けられている。ここで、収差測定部ASとして は、例えば特閒平6-84757号公報に開示されているもの を用いることができる。ここで、収差測定部AS及び添 加也遺皮検出部DSからの出力は、第2制御部CPU2 へ伝達される。また、添加物源度検出部DSからの出力 は、第2制御部CPU2を介してメモリーM1へある時 点における液体LQの添加物濃度の値として保管され る.

【0045】次に、第3の実施の形態の動作について観 明する。まず、図示なきレチクルストッカーからレチク ルRが取り出されてレチクルローダーRL上に載置され る途中に、バーコードリーダーBRは、レチクルRに設 けられているパーコードを読み取り、その情報を第2制 御部CPU2へ伝達する。 第2制御部CPU2は、メモ リーM 1 に記憶されているレチクルRの複類に対応した 照明条件に関する情報を読み出し、その情報に従って、 可変開口絞り駆動ユニット17を制御して開口絞り16 8~161のうちの所定の一つを光路内に位置させる。 また。第2輌引部CPU2は、メモリーM 1 に記憶され ている液体しQの屈折率の値に基づいて、その屈折率を 実現するための添加物の温度を上記(1)式から計算す る。その後、添加物濃度終出部DSにより検出されてメ モリーM 1 に保管されている現在の添加物濃度と 計算 された添加物語度とに従って、現在の添加物源度を計算 された添加物道度とするように、信益弁DVLS、DV WS. DVLの問題を刺引する。

【0046】これにより、液体LQの屈折率の値は、液 体しQを含めたときの投影光学系Tの収差が補正される ものとなる。この後、フォーカスセンサAFによりウエ ハツの2方向の位置及びティルトを検出して、ウエハザ が所要の位置になるように2アクチュエータ201、2 D2、2D3を駆動する。この状態において、光硬Sか ちの露光光を照明光学系を介してレチクルRへ導き、第 1制砂部CPU1は、レチクル干渉計RI及びウエハ干 **歩計♥ⅠによりレチクルR及びウエハ♥の位置を検出し** つつ、レチクルローダー駆動ユニットRLD及びウエハ 部WSTに貯蔵される純水を液体LQへ供給するための 30 ステージ駆動ユニットWDを駆動させ、レチクルR及び ウエハWを投影光学系Tの投影倍率IBIの速度比の元 で移動させる。これにより、レチクルR上のパターン は、自好な結構状態のもとでウェハ型上へ転写される。 【0047】さて、投影光学系丁の結体性能(収差な ど)は、常に一定ではなく、温度変化や大気圧変化、投 影光学系Tが露光光を吸収することによる温度上昇など により変化する場合がある。そこで、第3の実施の形態 では、収差測定部ASにより実験の投影光学系Tの収差 (結体性能)を測定し、この測定結果に基づいて液体し Qの屈折率の値を調整する構成としている。

> 【1)1)48】具体的には、第3の実施の形態では、メモ リーMI内に投影光学系の収差値に対応させた形で、そ の収差を補正できる液体しQの屈折率の値が記憶されて いる。そして、収差測定部ASにより検出された投影光 学系丁の収差は、第2制御部CPU2へ伝達される。第 2制御部CPU2は、メモリーM1内に記憶されている 液体しQの屈折率の値を読み出し、この屈折率の値にな るように添加物温度を上記(1)式より求め、液体し口 がその添加物温度となるように電磁弁DVLS、DVW 50 S. DVLの関閉を制御する。

> > 11-Mar-03 15:4C

(8)

【0049】この構成により、投影光学系下の環境変化 (温度変化、大気圧変動、露光光吸収による変動) があ ってもその結保性能を良好に維持することができる。な お、この収差測定部ASによる測定は、常時行う必要は なく、所定の周期ごとに行えば良い。

[第4の実施の形態] 次に図6を参照して、第4の実施 の形態について説明する。 第4の実施の形態は、投影光 学系とウェハとの間の光路の全てを液体で満たす構成で はなく、この光路の一部を液体で満たす構成としたもの である。

[0050]図6(a)、(b)において、図1~3に 示した第1及び第2の実施の形態と同じ級能を有する部 材には同じ符号を伏してある。図6(a), (b)に示 す第4の実施の形態では、ウェハホルダーWTの個壁に より液体し口を溜める代わりに、電光光を透過させる材 料(例えば石英など)で構成された容器C1、C2中に 液体し口を満たす構成が前述の第1及び第2の実施の影 感とは異なる。この相成により、前述の第1及び第2の 実施の形態が有していた効果のうち、関□数増大または 実効的焦点深度拡大の効果はないものの、連絡的に投影 20 光学系丁の収差 (結像性能) 調整が可能となる効果は有 している。

【0051】なお、この第4の実施の形態において、液 体LQが入れられている容器C1, C2を投影光学系T と一体に設けても良い。以上の第1~第4の実施の形態 では、液体LQとして純水を用いたが純水に限られるこ とはない。

#### [0052]

[発明の効果] 以上に示したように本発明によれば、投 影光学系の結束性能を振動なく連続的に調整をすること\*30 T1…駆動装置

\*かできる。また、関口数の増大(或いは実効的な集点準 度の拡大)と結構性能の調整とを両立させることが可能 となる。

#### 【図面の留単な説明】

【図1】本発明の第1及び第2の実施の影像にかかる翼 光装置を全体的に示す概略図である。

【図2】本発明の第1の実施の影響にかかる露光禁煙の 要部を示す断面図である。

【図3】本発明の第2の実施の影態にかかる露光禁忌の 10 晏部を示す断面図である。

【図4】本発明の第3の実施の影態にかかる電光装置を 示す概略図である。

【図5】本発明の第3の実施の影態にかかる電光鉄畳の 一部を示す徴略図である。

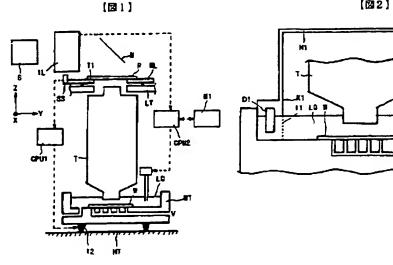
【図6】本発明の第4の実施の形態にかかる電光装置の 要部を示す断面図である。

#### 【符号の短明】

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	S···光禛	T2…契助装置
	1 し…照明光学系	M1…メモリー
0	M····反射板	V 其任管
	T投影光学系	D1. D2…電極
	₩ウェハ	Ⅰ1. Ⅰ2…イオン交割
	-	

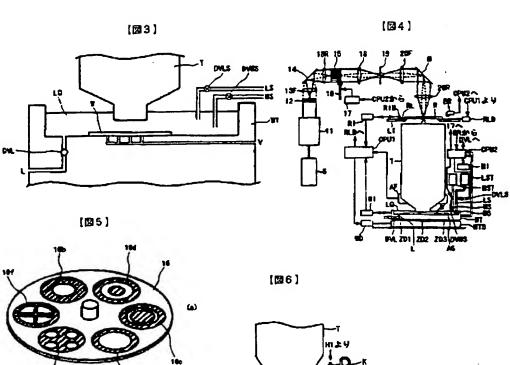
W… ウエハ	11. 1214.20
<b>R</b>	
LQ···液体	K 1. K 2 …陽壁
R…レチクル	H1 H2…配管
Rし…レチクルローダー	L…排出管
LT…ローダーテーブル	LD····等入管
SS…センサー	WS····································
WT…ウエハテーブル	LS···运加物供给管

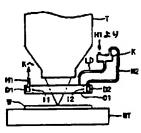
[图2]

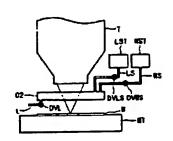


11-Mar-03 15:4°









#### \* NOTICES \*

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

## **DETAILED DESCRIPTION**

# [Detailed Description of the Invention] [0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the exposure method and the device manufacture method using an aligner and this aligner equipped with the projection optical system which projects the device pattern's prepared on the reticle on a photosensitive substrate, this invention relates to the immersed type aligner which filled up the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate with the liquid in more detail. In case this invention manufactures a semiconductor device, image pck-up elements (CCD etc.), a liquid crystal display element, or the thin film magnetic head, it is suitable.

[0002]

[Description of the Prior Art] Although the space between the last side of optical system and the image surface was called working distance, the working distance was filled with air at the projection optical system of the conventional aligner. By the way, the detailed-ization is always desired, and the pattern exposed to a silicon wafer in process in which IC and LSI are manufactured needs to shorten wavelength of the light which for that is used for exposure, or needs to enlarge numerical aperture by the side of an image. The glass material only with the permeability which can secure the quantity of light satisfied with exposure decreases obtaining a satisfying image formation performance as the wavelength of light becomes short.

[0003] Then, the aligner in which enlarging numerical aperture by the side of an image by using the last medium to the image surface as a liquid with a larger refractive index than air is proposed, and it has a projection optical system using the liquid such is called immersed type aligner. Now, in the aligner, the technology in which a projection optical system prepares the image formation performance of a projection optical system in an amendment sake the most possible [ exchange of the optical path by the side of a body or the image formation performance amendment member for adjusting an image formation performance into the optical path by the side of an image most ] is known.

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, in an immersed type aligner, since it is the composition of filling a liquid to the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate (working distance), it is difficult to arrange the member of an amendment sake for an image formation performance. Moreover, since considering the composition of a limited number and realistic equipment such an image formation performance amendment member can prepare only a grade partly, it has the trouble which cannot amend a dispersed image formation performance.

[0005] Moreover, although it is necessary to store the image formation performance of a projection optical system in predetermined tolerance, if amendment of an image formation performance cannot be performed dispersedly as mentioned above, storing in this predetermined tolerance becomes difficult. If detailed-izing of an exposure pattern and increase of exposure area are called for especially, when performing the scanning exposure method exposed the tolerance of this image formation performance becoming narrow, and making a reticle and a photosensitive substrate scan, the tolerance of the range of

fluctuation of an image formation performance characteristic is narrow, and cannot respond in dispersed amendment.

[0006] moreover, the above image formation performance amendments -- since vibration of the projection optical system itself occurs at the time of exchange of a member, there is also a possibility that a bad influence may arise to an image formation performance Then, this invention sets it as the 1st purpose to enable amendment of a continuous image formation performance, without being accompanied by vibration. moreover, this invention -- increase and the image formation performance of the numerical aperture of a projection optical system -- an amendment -- coexistence with things is set as the 2nd purpose

[0007]

[Means for Solving the Problem] the aligner according to this invention in order to attain the 1st abovementioned purpose has the lighting optical system which illuminates the pattern prepared on the reticle, and the projection optical system which form the image of this pattern on a photosensitive substrate, is the aligner exposed through the liquid which a part is boiled in the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate at least, and is located, and has a refractive-index adjustment means for adjusting the refractive index of a liquid

[0008] according to the desirable mode hung up over the above-mentioned claim 2 here -- a refractive-index adjustment means -- the image formation performance of the aforementioned projection optical system -- an amendment -- the refractive index of a liquid is adjusted like what is further equipped with an image formation performance-measurement means to measure the image formation performance of a projection optical system according to the desirable mode hung up over the claim 3 based on this composition -- it is -- a refractive-index adjustment means -- the aforementioned image formation performance -- an amendment -- the refractive index of a liquid is adjusted like

[0009] moreover, the thing which is further equipped with a change factor detection means to detect the state of the factor of change of the image formation performance of a projection optical system according to the desirable mode hung up over the claim 4 -- it is -- a refractive-index adjustment means -- the state of a factor -- responding -- an image formation performance -- an amendment -- the refractive index of a liquid is adjusted like according to the desirable mode hung up over the claim 5 based on this composition, lighting optical system is constituted possible [ change of the lighting conditions over the aforementioned reticle ] -- having -- a change factor detection means -- the state of lighting conditions -detecting -- a refractive-index adjustment means -- change of lighting conditions -- responding -- an image formation performance -- an amendment -- the refractive index of a liquid is adjusted like [0010] and the thing from which a change factor detection means distinguishes the kind of reticle according to the desirable mode hung up over the claim 6 -- it is -- a refractive-index adjustment means -- the kind of reticle -- responding -- an image formation performance -- an amendment -- the refractive index of a liquid is adjusted like Moreover, in order to attain the 2nd above-mentioned purpose, it is desirable to fill all the optical paths between a projection optical system and a photosensitive substrate with a liquid. As for the aligner by this invention, at this time, it is desirable to have further the photosensitive substrate electrode holder which is equipped with the side attachment wall for filling the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate with the aforementioned liquid and supply / recovery unit for collecting from the aforementioned photosensitive substrate electrode holder while supplying a liquid to the aforementioned photosensitive substrate electrode holder, and holds a photosensitive substrate.

[0011] Moreover, as for a refractive-index adjustment means, it is desirable to have the additive supply unit which supplies the additive for adjusting a refractive index to a liquid, and an additive recovery unit for collecting the aforementioned additives from a liquid.

[0012]

[Embodiments of the Invention] since the refractive index of the liquid located in the optical path between a projection optical system and a photosensitive substrate can be adjusted in this invention like above-mentioned composition -- change of this refractive index -- the image formation performance of a projection optical system -- an amendment -- things are made As the technique of refractive-index

adjustment here, supposing a liquid is a multi-intermixing-of-material liquid, the refractive index n of this mixed liquor object will follow the formula of Lorentz Lawrence (Lorentz-Lorenz), and it is [0013]. [Equation 1]

$$\left(\frac{n^2-1}{n^2+2}\right) = \sum_{i=1,2,\dots} m_{(i)} \times \left(\frac{m_{(i)}^2-1}{m_{(i)}^2+2}\right) \times \frac{\rho}{\rho_{(i)}}$$

[0014] It becomes. However, [0015]

[Equation 2]

n<sub>(1)</sub>: i 沿目の物質の屈折卒、 m<sub>(1)</sub>: i 沿目の物質の**営**Ω分卒、 ρ<sub>(1)</sub>: i 谷目の物質の密度、

[0016] It comes out. For example, what is necessary is just to make the concentration of the matter added to solution fluctuate, since the refractive index of this solution will change according to the concentration of solution itself, if a liquid is made into solution. If the refractive index of a liquid is changed so that this may become the value of the refractive index which can compensate the image formation performance of a projection optical system, the image formation performance of a projection optical system will become good.

[0017] Here, adjustment of a refractive index may measure image formation performances, such as aberration of a projection optical system, may adjust a refractive index according to the result, may detect the change of a factor corresponding to change of the image formation performance of a projection optical system, and may adjust a refractive index according to the result. In the technique of measuring the image formation performance of the former projection optical system, the aberration of a projection optical system etc. may be measured at the time of manufacture of an aligner, and the value of the refractive index which compensates this aberration may be set as the initial value of the refractive index of a liquid. Thus, if a refractive index is adjusted as a part of adjustment at the time of manufacture, there is an advantage from which manufacture and adjustment become easy. Moreover, the aberration measurement mechanism etc. is prepared in the aligner itself, and the refractive index of a liquid may be changed according to the aberration measurement result by this aberration measurement mechanism.

[0018] On the other hand, as change of the factor corresponding to change of the latter image formation performance, the amount of exposure energy which passes the kind of reticle, the state of lighting conditions, and a projection optical system is mentioned. here, if the optimal thing is decided by the kind of pattern established on a reticle and lighting conditions at the time of illuminating a reticle, such as etc., a sigma value and deformation lighting \*\*\*\*\* -- change this lighting condition according to it, the image formation performance which makes aberration of a projection optical system the start will change What is necessary is to make memory etc. memorize beforehand the value of the refractive index for compensating the image formation performance which changes with change of this factor for every factors, such as a kind of reticle, and lighting conditions, to detect change of this factor and just to adjust the refractive index of a liquid there based on the memorized relation. Moreover, although there is the so-called irradiation change from which the image formation performance of a projection optical system changes with the size of the amount of exposure energy which passes a projection optical system Also in this case, what is necessary is to make memory etc. memorize beforehand the value of the refractive index for compensating the image formation performance which changes with the size of the amount of exposure energy, and this amount of exposure energy, to detect change of this factor and just to adjust the refractive index of a liquid based on the memorized relation. In addition, in this technique, you may compute in a predetermined formula instead of making memory memorize.

[0019] Thus, it is effective for especially amendment of spherical aberration and a curvature of field among the image formation performances of a projection optical system by adjusting the refractive

index of a liquid. Hereafter, the gestalt of operation concerning this invention is explained with reference to a drawing.

[Gestalt of the 1st operation] drawing 1 is drawing showing roughly the aligner by the gestalt of the 1st operation concerning this invention. In addition, XYZ system of coordinates are adopted in drawing 1. [0020] In drawing 1, the light source S supplies exposure light with a wavelength of 248nm, and the exposure light from this light source S illuminates Reticle R under an almost uniform illumination distribution through the lighting optical system IL and a reflecting mirror M. Here, in this example, as the light source S, although the KrF excimer laser is used instead, you may use the high-pressure mercury lamp which supplies the ArF excimer laser which supplies 193nm exposure light, g line, i line, etc. Moreover, in drawing 1, although not illustrated, the lighting optical system IL has the optical integrator for forming the surface light source, the capacitor optical system for condensing the light from this surface light source, and carrying out uniform lighting of the irradiated plane in superposition, and an adjustable aperture diaphragm for being arranged in the position of the surface light source formed by the optical integrator, and making the configuration of the surface light source adjustable. what has two or more surface light sources which carried out eccentricity from the optical axis as a configuration of the surface light source here, the thing of a zona-orbicularis configuration, and a circle configuration -- it is -- the size -- things -- there is a thing etc. As such lighting optical system IL, what is indicated by the U.S. Pat. No. 5,329,094 official report and the U.S. Pat. No. 5,576,801 official report, for example can

[0021] And the exposure light which passed and diffracted Reticle R reaches on Wafer W through a projection optical system T, and the image of Reticle R is formed on a wafer. Here, Reticle R is held by the reticle loader RL, and the reticle loader RL is constituted so that it can move at arbitrary speed on the X-axis and a Y-axis with a driving gear T1 in the loader table LT top at the arbitrary times. Here, the traverse speed on the loader table LT of a reticle loader RL is detected by the speed sensor SS, and the output from this speed sensor SS is transmitted to the 1st control section CPU 1.

[0022] Moreover, Wafer W is held on the wafer table WT. The side attachment wall for collecting Liquids LQ is prepared in this wafer table WT. In this example, it has the composition that all the optical paths from Wafer W to a projection optical system T are filled with Liquid LQ, by this side attachment wall. This wafer table WT is constituted so that it can move to X shaft orientations and Y shaft orientations at arbitrary speed on the electrode-holder table HT with a driving gear T2.

[0023] Here, the 1st above-mentioned control section CPU 1 computes the traverse speed on the electrode-holder table of the wafer table WT from the exposure scale factor beta of a projection optical system T, and delivers it the traverse speed on the loader table LT of a reticle loader RL to a driving gear T2. A driving gear moves the wafer table WT based on the traverse speed transmitted from the 1st control section CPU 1.

[0024] Drawing 2 is drawing which expressed the composition of this wafer table WT in detail. this drawing 2 -- setting -- a projection optical system T -- most, between the optical member by the side of Wafer W, and the metal flask of a projection optical system T, it has stuck so that Liquid LQ may not permeate, or packing is carried out Moreover, two or more openings are prepared in the pars basilaris ossis occipitalis of the wafer table WT, and Wafer W is adsorbed by the wafer table WT by decompressing from the piping V connected to these openings. And electrodes D1 and D2 are formed in the wafer table WT, and ion exchange membrane I1 and I2 is formed in each circumference of these electrodes D1 and D2. The circumference of electrodes D1 and D2 and the field where exposure light passes Liquid LQ are divided by such ion exchange membrane I1 and I2. Here, the atmosphere around an electrode D1 serves as a closed space by ion exchange membrane I1 and the septum K1, and the exhaust pipe H1 is connected to this closed space. Moreover, the atmosphere around an electrode D2 serves as a closed space by ion exchange membrane I2 and the septum K2, and the exhaust pipe H2 is connected to this closed space. Both these exhaust pipes H1 and H2 are connected to Mixer K. The end of the introductory pipe LD equipped with the solenoid valve DV is connected to this mixer K, and the other end of this introductory pipe LD is located near the wafer table WT.

[0025] The seal-of-approval voltage which the seal-of-approval voltage to electrodes D1 and D2 is

supplied from the current supply section without illustration, and the current supply section supplies is controlled by the 2nd control section CPU 2. Moreover, \*\* and the 2nd control section CPU 2 control also about opening and closing of a solenoid valve DV. These electrodes D1 and D2, ion exchange membrane I1 and I2, septa K1 and K2, exhaust pipes H1 and H2, Mixer K, a solenoid valve DV, the introductory pipe LD, the current supply section without illustration, and the 2nd control section CPU 2 constitute the refractive-index adjustment means from this example.

[0026] Hereafter, operation of a refractive-index adjustment means is explained. In the following explanation, Liquid LQ supposes that a hydrogen chloride is added to pure water as an additive. First, when lowering the refractive index of Liquid LQ, the 2nd control section CPU 2 sends instructions to the current supply section, and only predetermined time carries out the \*\* mark of the predetermined voltage between an electrode D1 and an electrode D2. At this time, an oxygen gas occurs from the electrode used as an anode plate, and the mixture of gas of hydrogen and chlorine occurs from the electrode used as cathode. Since the hydrogen chloride concentration in Liquid LQ falls at this time, as shown also in the above-mentioned (1) formula, the refractive index of Liquid LQ falls. Since the gas generated near each electrodes D1 and D2 does not pass ion exchange membrane I1 and I2, it can be collected through exhaust pipes H1 and H2 here. This collected gas is sent to Mixer K. In Mixer K, the collected gas (an oxygen gas, a hydrogen gas, hydrogen chloride gas) is mixed, and the additive solution of high concentration [ Liquid / LQ ] is generated from this.

[0027] Moreover, when gathering the refractive index of Liquid LQ, the 2nd control section CPU 2 sends instructions to a solenoid valve DV so that a solenoid valve DV may be opened and high-concentration additive solution may be added to Liquid LQ. Thereby, the refractive index of Liquid LQ rises. By this composition, the refractive index of Liquid LQ is made to adjustable. Now, it corresponds to the memory M1 connected to the 2nd control section CPU 2 for every various lighting conditions, and the value of a refractive index is memorized in the form of a table. Here, the value of a refractive index is a value of the refractive index of the liquid LQ required for an amendment sake about the aberration produced in a projection optical system T under a certain lighting condition. Moreover, the value of the additive concentration in the liquid LQ at a certain time is kept by this memory M1 in the form always updated.

[0028] Moreover, the above-mentioned lighting optical system IL is connected with the 2nd control section CPU 2 in order to transmit the information about the configuration of the surface light source which this lighting optical system IL forms to the 2nd control section CPU 2. Here, in the example of a lighting condition-book, change of configuration - of the surface light source transmits this information to the 2nd control section CPU 2. At this time, the 2nd control section CPU 2 searches the value of the refractive index corresponding to the transmitted lighting conditions from memory M1, and calculates the concentration of the additive for realizing the refractive index from the above-mentioned (1) formula. Next, the 2nd control section CPU 2 controls electrodes D1 and D2 or a solenoid valve DV according to the present additive concentration currently kept by memory M1 and the calculated additive concentration to consider as the additive concentration which had the present additive concentration calculated.

[0029] Thereby, the aberration of the projection optical system T when the value of the refractive index of Liquid LQ includes Liquid LQ is amended.

It differs greatly in that the form of [form of the 2nd operation] the 2nd operation made the additive in the form of the 1st operation ethyl alcohol. This ethyl alcohol does not dissolve the resist layer of the wafer W with which the resist as a photosensitive substrate was applied, but has an advantage with little influence on the optical coat in a projection optical system T most given to the optical member (optical member which touches Liquid LQ) and this optical member by the side of Wafer W.

[0030] Moreover, in the form of the 2nd operation, the composition of a refractive-index adjustment means differs from the thing of the form of the 1st operation. Hereafter, with reference to <u>drawing 3</u>, it explains per composition of a refractive-index adjustment means. In addition, in drawing 3, the same sign is given to the member which has the same function as what was shown in drawing 2. In drawing 3 which shows the wafer table WT by the form of the 2nd operation, the thing of the form of the 1st

operation is the point of having the exhaust pipe L which discharges Liquid LQ so that the pure water supply pipe WS and Liquid LQ for supplying the additive supply pipe LS and pure water for a different point supplying an additive to Liquid LQ to Liquid LQ may not overflow from the wafer table WT. [0031] Here, the solenoid valve DVL for adjusting the solenoid valves DVLS and DVWS for adjusting the amount of supply of an additive and pure water and the discharge of Liquid LQ to the additive supply pipe LS, the pure water supply pipe WS, and an exhaust pipe L is formed, respectively, and opening and closing of these solenoid valves DVLS, DVWS, and DVL are controlled by the 2nd control section CPU 2. Operation at the time of the refractive-index adjustment in the form of the 2nd operation is explained.

[0032] First, when gathering the refractive index of Liquid LQ, a solenoid valve DVLS is controlled and, as for the 2nd control section CPU 2, only a predetermined amount adds an additive to Liquid LQ. At this time, only a predetermined amount discharges Liquid LQ from an exhaust pipe L. As for the amount of this liquid LQ to discharge, it is desirable that it is the same as the amount of the added additive. Thereby, the additive concentration in Liquid LQ increases and the refractive index rises. [0033] Moreover, when lowering the refractive index of Liquid LQ, a solenoid valve DVWS is controlled and, as for the 2nd control section CPU 2, only a predetermined amount adds pure water to Liquid LQ. At this time, only a predetermined amount discharges Liquid LQ from an exhaust pipe L. As for the amount of this liquid LQ to discharge, it is desirable that it is the same as the amount of the added pure water. Thereby, the additive concentration in Liquid LQ becomes low, and the refractive index falls.

[0034] Here, the amount of the additive added and pure water and the amount of the liquid LQ to discharge are controlled by the 2nd control section CPU 2. In addition, the point that the value of a refractive index is memorized in memory M1 corresponding to the kind of lighting conditions, and the point that the value of the additive concentration of the liquid LQ at a certain time is kept are the same as the form of the 1st operation of a \*\*\*\*, and are the same as the form of operation of the point 1st which calculates the additive concentration for realizing the refractive index which can amend the aberration of a projection optical system T based on these information.

[0035] Thus, the 2nd control section CPU 2 in the form of the 2nd operation controls opening and closing of solenoid valves DVLS, DVWS, and DVL to consider as the additive concentration which had the present additive concentration calculated according to the present additive concentration currently kept by memory M1 and the calculated additive concentration. Thereby, the aberration of the projection optical system T when the value of the refractive index of Liquid LQ includes Liquid LQ is amended. The form of the 3rd operation is explained with reference to [the form of the 3rd operation], next drawing 4. The aligner by the form of the 3rd operation differs from the form of the above-mentioned 1st and the 2nd above-mentioned operation at a point equipped with the aberration measuring device. In addition, in drawing 4, the same sign is given to the member which has the same function as the example of above-mentioned drawing 1 - drawing 3, and the same XYZ system of coordinates as drawing 1 are adopted.

[0036] In drawing 4, the light source S supplies exposure light with a wavelength of 248nm, and after the exposure light from this light source S is prepared by the cross section of a predetermined configuration with the beam plastic surgery optical system 11, it carries out incidence of it to the 1st fly eye lens 12. The secondary light source which consists of two or more light source images is formed in the injection side of the 1st fly eye lens 12. Incidence of the exposure light from this secondary light source is carried out to the 2nd fly eye lens 15 through the relay lens systems 13F and 13R. This relay lens system consists of pre-group 13F and back group 13R, and the oscillating mirror 14 for preventing the speckle on an irradiated plane is arranged among such pre-group 13F and back group 13R. [0037] Now, two or more images of the secondary light source by the 1st fly eye lens are formed, and this serves as the 3rd light source at the injection side side of the 2nd fly eye lens 15. The adjustable aperture diaphragm 16 which can set up two or more aperture diaphragms which have a predetermined configuration or a predetermined, predetermined size in the position in which this 3rd light source is formed is arranged. This adjustable aperture diaphragm 16 forms six aperture diaphragms 16a-16e by

which patterning was carried out on the transparent substrate which consisted of quartzes etc. in the shape of a turret, as shown in drawing 5. Here, two aperture diaphragms 16a and 16b with circular opening are drawing for changing a sigma value (numerical aperture of the lighting optical system to the numerical aperture of a projection optical system), and two aperture diaphragms 16c and 16d with a \*\*\*\* configuration are drawing with which \*\*\*\* ratios differ mutually. And the two remaining aperture diaphragms 16e and 16f are drawing which has four openings which carried out eccentricity. By the adjustable aperture-diaphragm drive unit 17, this adjustable aperture diaphragm 16 is driven so that any or 1 of two or more aperture diaphragms 16a-16f may be located in an optical path. [0038] Returning to drawing 4, it is condensed by the condensing lens system 18 and the exposure light from the adjustable aperture diaphragm 16 illuminates a reticle-blind 19 top in superposition. The reticle blind 19 is arranged about the relay optical system 20F and 20R at the pattern formation side of Reticle R, and conjugate, and the configuration of the lighting field on Reticle R is determined by the opening configuration of a reticle blind 19. The exposure light from a reticle blind 19 forms the lighting field of a uniform illumination distribution in the position on Reticle R substantially through back group 20R of pre-group 20F of relay optical system, a reflecting mirror M, and relay optical system. [0039] In addition, the lighting optical system IL in the form of the above-mentioned 1st and the 2nd above-mentioned operation can also apply the beam plastic surgery optical system 11 shown in the form of this operation - the relay optical system 20F and 20R. Now, Reticle R is laid on the reticle loader RL, and this reticle loader RL can move it to the XY direction in drawing, and the hand of cut (the direction of theta) centering on the Z-axis on the electrode-holder table LT. The move mirror RIM is formed in this reticle loader RL, and the reticle interferometer RI detects the position of the XY direction of a reticle loader RL, and the direction of theta. Moreover, a reticle loader RL is driven in the XY direction and the direction of theta by the reticle-loader drive unit RLD. Here, the output from the reticle interferometer RI is transmitted to the 1st control section CPU 1, and the 1st control section CPU 1 has composition which controls the reticle-loader drive unit RLD.

[0040] Moreover, the bar code reader BR for reading the bar code prepared in Reticle R in the middle of the conveyance way from a reticle stocker without illustration is formed. The information about the kind of reticle R which this bar code reader BR read is transmitted to the 2nd control section CPU 2. Here, the value of the refractive index of the optimal liquid LQ is remembered to be the information about the optimal lighting conditions for every kind of reticle R for every kind of reticle R by the memory M1 connected to the 2nd control section CPU 2.

[0041] the projection optical system T which has predetermined reduction scale-factor |beta| prepares in Reticle R bottom -- having -- \*\*\*\* -- this projection optical system T -- between the optical member by the side of a wafer side, and Wafer W, Liquid LQ intervenes most A projection optical system T forms the reduction image of Reticle R on a wafer side through this liquid LQ. Adsorption fixation of the wafer W is carried out at the wafer table WT, and this wafer table WT is attached in the wafer stage WTS movable in the XY direction to the surface plate through the Z actuators ZD1, ZD2, and ZD3 for making movement to Z shaft orientations of the wafer table WT itself, and a tilt (inclination to the Z-axis) perform. This wafer stage WTS is driven by the wafer stage drive unit WD. Moreover, mirror-plane processing is given and, as for the side attachment wall of a wafer table, this portion serves as a move mirror of the wafer interferometer WI. Here, the drive of the wafer stage drive unit WD is controlled by the 1st above-mentioned control section CPU 1, and the output from the wafer interferometer WI has composition transmitted to the 1st control section CPU 1.

[0042] Moreover, the focal sensor AF for measuring the distance of the Z direction between a projection optical system T and Wafer W is formed in the projection optical system T. This focal sensor AF receives the light which irradiated light on the wafer side through the optical element near the wafer W side in a projection optical system T, and was reflected with the wafer through the above-mentioned optical element, and measures the distance of the Z direction between a projection optical system T and Wafer W with the light-receiving position. The composition of such a focal sensor AF is indicated by JP,6-66543,A.

[0043] Now, also in the form of the 3rd operation, it has the pure water supply pipe WS for supplying

the pure water stored in the additive supply pipe LS and the pure water storage section WST for supplying the high-concentration additive solution stored in the additive storage section latest starting time to Liquid LQ to Liquid LQ, and the solenoid valves DVLS and DVWS for adjusting the amount of supply of additive solution and pure water are formed in the additive supply pipe LS and the pure water supply pipe WS. Moreover, the exhaust pipe L for discharging Liquid LQ is formed in the wafer table WT so that Liquid LQ may not overflow from a wafer table, and the solenoid valve for adjusting the discharge of Liquid LQ is prepared in this exhaust pipe L. Opening and closing of these solenoid valves DVLS, DVWS, and DVL are controlled by the 2nd control section CPU 2 like the form of the 2nd operation of a \*\*\*\*\*

[0044] Moreover, on the wafer table WT, the additive concentration detecting element DS for detecting the additive concentration of the aberration test section AS for measuring the aberration of a projection optical system and Liquid LQ is formed. Here, as an aberration test section AS, what is indicated by JP,6-84757,A, for example can be used. Here, the output from the aberration test section AS and the additive concentration detecting element DS is transmitted to the 2nd control section CPU 2. Moreover, the output from the additive concentration detecting element DS minds the 2nd control section CPU 2, and is kept as a value of the additive concentration of the liquid LQ at a certain time to memory M1. [0045] Next, operation of the form of the 3rd operation is explained. First, while Reticle R being taken out from a reticle stocker without illustration, and being laid on a reticle loader RL, a bar code reader BR reads the bar code prepared in Reticle R, and transmits the information to the 2nd control section CPU 2. The 2nd control section CPU 2 reads the information about the lighting conditions corresponding to the kind of reticle R memorized by memory M1, controls the adjustable aperturediaphragm drive unit 17 according to the information, and locates one of aperture diaphragms 16a-16f predetermined in an optical path. Moreover, the 2nd control section CPU 2 calculates the concentration of the additive for realizing the refractive index from the above-mentioned (1) formula based on the value of the refractive index of the liquid LQ memorized by memory M1. Then, opening and closing of solenoid valves DVLS, DVWS, and DVL are controlled to consider as the additive concentration which had the present additive concentration calculated according to the present additive concentration which is detected by the additive concentration detecting element DS and kept by memory M1, and the calculated additive concentration.

[0046] Thereby, the aberration of the projection optical system T when the value of the refractive index of Liquid LQ includes Liquid LQ is amended. Then, the focal sensor AF detects the position and tilt of a Z direction of Wafer W, and the Z actuators ZD1, ZD2, and ZD3 are driven so that Wafer W may become a necessary position. In this state, the exposure light from the light source S is led to Reticle R through lighting optical system, and the 1st control section CPU 1 detecting the position of Reticle R and Wafer W with the reticle interferometer RI and the wafer interferometer WI, it makes the reticle-loader drive unit RLD and the wafer stage drive unit WD drive, and moves Reticle R and Wafer W under the velocity ratio of projection scale-factor |beta| of a projection optical system T. Thereby, the pattern on Reticle R is imprinted on Wafer W under a good image formation state.

[0047] Now, the image formation performances (aberration etc.) of a projection optical system T always may not be fixed, and it may change with a temperature change, atmospheric pressure change, the temperature rises by a projection optical system T absorbing exposure light, etc. Then, with the form of the 3rd operation, the aberration (image formation performance) of the actual projection optical system T is measured by the aberration test section AS, and it is considering as the composition which adjusts the value of the refractive index of Liquid LQ based on this measurement result.

[0048] Specifically, with the form of the 3rd operation, it is the form where the aberration value of a projection optical system was made to correspond in memory M1, and the value of the refractive index of the liquid LQ which can amend the aberration is memorized. And the aberration of the projection optical system T detected by the aberration test section AS is transmitted to the 2nd control section CPU 2. The 2nd control section CPU 2 reads the value of the refractive index of the liquid LQ memorized in memory M1, it asks for additive concentration from the above-mentioned (1) formula so that it may become the value of this refractive index, and it controls opening and closing of solenoid valves DVLS,

DVWS, and DVL so that Liquid LQ serves as the additive concentration.

[0049] Even if there is an environmental variation (a temperature change, atmospheric pressure change, change by the exposure optical absorption) of a projection optical system T, the image formation performance is maintainable good with this composition. In addition, what is necessary is not to always perform measurement by this aberration test section AS, and just to perform it for every predetermined period.

[the form of the 4th operation] -- with reference to drawing 6, the form of the 4th operation is explained below The form of the 4th operation is considered as the composition which fills a part of this optical path with a liquid instead of the composition which fills all the optical paths between a projection optical system and a wafer with a liquid.

[0050] In drawing 6 (a) and (b), the same sign is lain down on the member which has the 1st shown in drawing 1 -3, and the same function as the form of the 2nd operation. At the form of the 4th operation shown in drawing 6 (a) and (b), it is a wafer electrode holder. - The container C1 which consisted of material (for example, quartz etc.) which makes exposure light penetrate, and the composition which fills Liquid LQ in C2 differ from the form of the above-mentioned 1st and the 2nd above-mentioned operation instead of collecting Liquids LQ by the side attachment wall of WT. by this composition, among the effects which the form of the above-mentioned 1st and the 2nd above-mentioned operation had, although there is no effect of an efficiency depth of focus expansion, it has numerical-aperture increase or the effect whose aberration (image formation performance) adjustment of a projection optical system T is attained continuously

[0051] In addition, in the gestalt of this 4th operation, you may form the containers C1 and C2 currently put into Liquid LQ in a projection optical system T and one. With the above gestalt of the 1st - the 4th operation, although pure water was used as a liquid LQ, it is not restricted to pure water. [0052]

[Effect of the Invention] As shown above, according to this invention, the image formation performance of a projection optical system can be adjusted continuously without vibration. Moreover, it becomes possible to reconcile increase (or expansion of the efficiency-depth of focus) of numerical aperture, and adjustment of an image formation performance.

[Translation done.]

#### **NOTICES \***

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.\*\*\*\* shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

# **CLAIMS**

#### [Claim(s)]

[Claim 1] the aligner characterized by to have the lighting optical system which illuminates the pattern prepared on the reticle, and the projection optical system which forms the image of this pattern on a photosensitive substrate, and to have a refractive-index adjustment means for adjusting the refractive index of the aforementioned liquid in the aligner exposed through the liquid which a part is boiled in the optical path between the aforementioned projection optical system and the aforementioned photosensitive substrate at least, and is located

[Claim 2] the aforementioned refractive-index adjustment means -- the image formation performance of the aforementioned projection optical system -- an amendment -- the aligner according to claim 1 characterized by adjusting the refractive index of the aforementioned liquid like

[Claim 3] an image formation performance-measurement means to measure the image formation performance of the aforementioned projection optical system -- further -- having -- the aforementioned refractive-index adjustment means -- the aforementioned image formation performance -- an amendment -- the aligner according to claim 2 characterized by adjusting the refractive index of the aforementioned liquid like

[Claim 4] a change factor detection means to detect the state of the factor of change of the image formation performance of the aforementioned projection optical system -- further -- having -- the aforementioned refractive-index adjustment means -- the state of the aforementioned factor -responding -- the aforementioned image formation performance -- an amendment -- the aligner according to claim 1 characterized by adjusting the refractive index of the aforementioned liquid like [Claim 5] the aforementioned lighting optical system is constituted possible [ change of the lighting conditions over the aforementioned reticle ] -- having -- the aforementioned change factor detection means -- the state of the aforementioned lighting conditions -- detecting -- the aforementioned refractive-index adjustment means -- the change of the aforementioned lighting conditions -- responding -- the aforementioned image-formation performance -- an amendment -- the aligner according to claim 4 characterized by to adjust the refractive index of the aforementioned liquid like

[Claim 6] that from which the aforementioned change factor detection means distinguishes the kind of the aforementioned reticle -- it is -- the aforementioned refractive-index adjustment means -- the kind of the aforementioned reticle -- responding -- the aforementioned image formation performance -- an amendment -- the aligner according to claim 4 characterized by adjusting the refractive index of the aforementioned liquid like

[Claim 7] It is the aligner of six the claim 1 characterized by having further a photosensitive substrate electrode holder holding the aforementioned photosensitive substrate, and equipping this photosensitive substrate electrode holder with the side attachment wall for filling the optical path between the aforementioned projection optical system and the aforementioned photosensitive substrate with the aforementioned liquid, and supply / recovery unit for collecting from the aforementioned photosensitive substrate electrode holder while supplying the aforementioned liquid to the aforementioned photosensitive substrate electrode holder, or given in any 1 term.

[Claim 8] The aforementioned refractive-index adjustment means is the aligner of seven the claim 1 characterized by having the additive supply unit which supplies the additive for adjusting a refractive index to the aforementioned liquid, and an additive recovery unit for collecting the aforementioned additives from the aforementioned liquid, or given in any 1 term.

[Claim 9] The exposure method characterized by to include the process which adjusts the refractive index of the aforementioned liquid for the image-formation performance of the aforementioned projection optical system to an amendment sake in the exposure method of leading the light from the aforementioned projection optical system to the aforementioned photosensitive substrate through a predetermined liquid including the process which illuminates a reticle, and the process which imprints the pattern prepared on the aforementioned reticle to a photosensitive substrate using a projection optical system under predetermined lighting conditions.

[Claim 10] The process which illuminates a reticle under predetermined lighting conditions, and the process which imprints the device pattern prepared on the aforementioned reticle to a photosensitive substrate using a projection optical system are included. The device manufacture method characterized by changing the refractive index of the aforementioned liquid in the device manufacture method of leading the light from the aforementioned projection optical system to the aforementioned photosensitive substrate through a predetermined liquid when at least one side is changed among the aforementioned reticle and the aforementioned lighting conditions.

[Claim 11] the manufacture method of the aligner exposed through the liquid which it has the lighting optical system which is characterized by providing the following, and which illuminates the pattern prepared on the reticle, and the projection optical system which forms the image of this pattern on a photosensitive substrate, and a part is boiled in the optical path between the aforementioned projection optical system and the aforementioned photosensitive substrate at least, and is located The process which measures the image formation performance of the aforementioned projection optical system The process which defines the initial value of the refractive index of the aforementioned liquid based on the measured this image formation performance

[Translation done.]

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: \_

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.